

TECA 電子連接產業升級研討會

連接器電鍍製程應用與未來趨勢

時間	2022年07月06日(星期三)	
主辦單位	台灣電子連接產業協會	
地點	線上課程 (使用軟體-Cisco Webex, 請自備桌機、筆電, 不建議使用手機)	
大綱	1. 連接器電化學製程介紹與原理說明 2. 電鍍製程發展趨勢	
適合聽課對象	電鍍製程相關從業人員或對電化學製程有興趣之相關人士	
預期效益	了解電化學製程設計之思考流程, 並推測未來發展趨勢	
講師	李博士 (現職: 工研院材化所經理, 經歷: 工研院材化所精微成形與表面技術研究室資深研究員, 專長: 電化學工程、膠體與表面科學、熱電材料)。 薛博士 (現職: 某大學理工學院院長, 經歷: 國立聯合大學能源工程系系主任、教授及能源研究中心主任; 工研院綠能所氫能與燃料電池研究室經理; 美國 NanoScience 研究員及AMP Inc 研究員; 國立清華大學化工系副教授, 專長: 燃料電池、電化學、能源系統模擬)。	
09:20-10:40	電鍍製程中常用之電化學原理	李博士
10:50-12:10	電鍍製程在半導體/光電產業之應用	薛博士
12:10-13:10	午餐時間	
13:10-14:30	連接器電鍍製程	薛博士
14:40-16:20	電鍍製程之最新發展趨勢	李博士

★費用：**(發票隨課程講義寄送)**會員NT\$3,000元/人；非會員NT\$6,500元/人；工研院及進駐廠商NT\$4,500元/人（費用含講義/稅，**手續費用請自付**）請匯款始算完成報名，並享有**優惠**（2人報名9折優惠，3人以上8折優惠）

註：1. 欲取消報名需於課程5日前告知，逾時或當日未到課者，恕不退費亦不接受變更其他課用；

2. 課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費，於課程結束後統一退費作業！

★參加辦法：請先**傳真報名或線上報名**並來電確認

1. **匯款或轉帳**，土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會

2. **即期支票、郵局匯票**抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"

3. ★聯絡電話：(03)5910002 林小姐，5910003 朱小姐 傳真：(03)5910009

★因颱風...等天災，新竹縣或新竹市政府，宣布停止上班，則當日課程另擇期舉行。

◎台灣電子連接產業協會研討會 報名表◎

公司全銜	(發票抬頭： <input type="checkbox"/> 同公司名稱 <input type="checkbox"/> 其他_____)			
聯絡地址		統一編號		傳真
E-mail		聯絡人		電話
參加者姓名	職稱/工作部門	手機	mail	分機
講義/發票 寄送地址	<input type="checkbox"/> 同聯絡地址 <input type="checkbox"/> 其他：			
講義/發票 寄送地址	<input type="checkbox"/> 同聯絡地址 <input type="checkbox"/> 其他：			
講義/發票 寄送地址	<input type="checkbox"/> 同聯絡地址 <input type="checkbox"/> 其他：			
費用共計新台幣	元整，支付方式 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 匯款/轉帳			

註：學員之手機號碼僅做為開課未到聯繫用

(表格如不敷使用請自行影印)1110706電鍍應用